

平成 30 年 9 月 12 日

関係各位

一般社団法人 日本半導体製造装置協会(SEAJ)
安全サポート部長 杉坂 勉

震災教訓に学ぶ BCP,BCM 「災害に強い企業づくり」講演大阪開催案内

平素は当会活動にご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、SEAJ ではソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)のご協力をいただき「災害に強い企業づくり」講演を開催いたします。ソニー熊本テクノロジーセンターの被災経験とその復旧活動を通じて得た様々な知見を広く共有し、SEAJ 会員企業競争力の強化とサプライチェーンの強化につなげたいとの思いから開催するものです。

講演内容は地震発生から完全復旧に至るまでの各過程の状況と気づき・課題対応を装置やクリーンルーム製造現場だけでなく人事、調達、総務、ファシリティ、品質保証、システム、サプライチェーンマネジメントといった領域ごとに説明いただきます。

参加対象はクリーンルーム、装置に直接携わる方だけでなく一般社員、総務、人事関係、事業責任者、管理者等を想定しております。

また、ガス、配管関連企業にもユーティリティエリアの早期復旧に有用な講演です。

ご多用中とは存じますが、各社複数、多数のご参加いただけますようお願いいたします。

詳細は添付概要資料をご参照ください。

1. 日 時：平成 30 年 10 月 25 日(木)13:00～16:30(12:30 受付)
2. 場 所：TKP ガーデンシティ大阪梅田(大阪府大阪市福島区福島 5-4-21)
3. 参加費：SEAJ 会員：無料、一般：5,000 円
4. 定 員：150 名(先着順とし、定員に達し次第、締切りとさせていただきます。)
*各社から複数名お申込みいただけます。
5. 申込締切日：平成 30 年 10 月 19 日(金)
6. 問い合わせ先：

一般社団法人 日本半導体製造装置協会 杉坂、後藤
TEL:03-3261-8260

添 付：震災教訓に学ぶ BCP,BCM 「災害に強い企業づくり」講演概要

以上